

用于多传感器可穿戴设备、光学心率监测和生物传感且具有 FIFO 的 AFE44I30 超小型集成式 AFE

1 特性

- 支持多达 24 个相位的信号采集
- 在每个相位内均可实现灵活的 6 个 LED、4 个 PD 分配
- 从不同的传感器以不同的数据速率同时采集信号
- 精确、连续的心率监测：
 - 在 16 μ A PD 电流下系统 SNR 高达 108dB
 - 以低电流在可穿戴设备上持续运行，其典型值为：LED 为 15 μ A，接收器为 20 μ A
- 发送器：
 - 支持共阳极 LED 配置
 - 8 位可编程 LED 电流，可调范围为 25mA 至 250mA
 - 可点亮两个并联 LED 且具有独立的每相位电流控制功能的模式
 - 每相位可编程 LED 导通时间
 - 同时支持 6 个 LED，适用于 SpO₂、HRM 或多波长 HRM
- 接收器：
 - 支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
 - 2 个并行接收器（两组 TIA/滤波器）
 - 每个 TIA 输入端具有单独的环境失调电压消减 DAC，具有 8 位的每相位控制功能和高达 255 μ A 的可调范围
 - 每个 TIA 输入端具有单独的 LED 失调电压消减 DAC，具有 5 位的每相位控制功能和 15.5 μ A 的范围
 - 接近 100dB 的环境抑制，频率高达 10Hz
 - 具有可编程带宽的噪声滤波功能
 - 跨阻增益：3.7k Ω 至 1M Ω
- 支持外部时钟和内部振荡器模式
- 可选择以与系统主时钟同步的方式获取数据
- 自动环境、LED 直流消除
- 采样深度为 128 的 FIFO
- I²C 接口
- 2.6mm $\times$ 2.1mm DSBGA 封装，0.4mm 间距
- 电源：Rx: 1.7V-1.9V（LDO 旁路）；1.9V-3.6V（LDO 启用），Tx: 3V-5.5V，IO: 1.7-3.6V

2 应用

- 用于可穿戴设备和耳戴式设备的光学心率监测 (HRM)
- 心率变异分析 (HRV)
- 脉动式血氧计 (SpO₂) 测量

3 说明

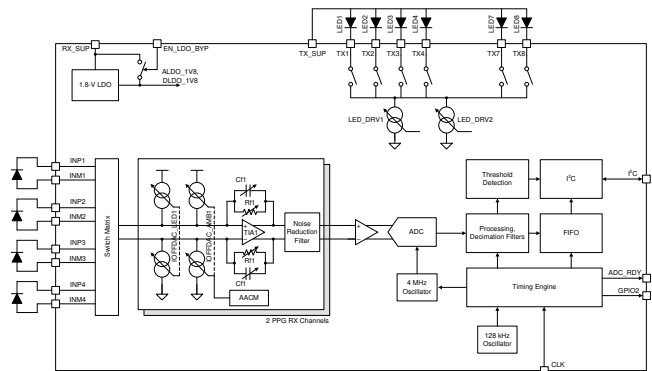
AFE44I30 是一款模拟前端，适用于光学生物传感应用，例如心率监测 (HRM) 和周围毛细血管氧饱和度 (SpO₂) 测量。该器件支持多达六个可切换发光二极管 (LED) 和四个光电二极管。可以定义多达 24 个信号相位，并且能够以同步方式从每个相位获取信号。光电二极管的电流通过跨阻放大器 (TIA) 转换为电压，并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。ADC 代码可存储在 128 样本的先入先出 (FIFO) 块中。可以使用 I²C 接口对 FIFO 进行读取。这款 AFE 还配有带 8 位电流控制的全集成 LED 驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路，有助于感测超小信号电平。

器件信息(1)

器件型号	封装	封装尺寸（标称值）
AFE44I30	DSBGA (30)	2.60mm $\times$ 2.10mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

简化原理图



4 器件和文档支持

4.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com 上的器件产品文件夹。单击右上角的通知我进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

4.2 支持资源

[TI E2E™ support forums](#) are an engineer's go-to source for fast, verified answers and design help — straight from the experts. Search existing answers or ask your own question to get the quick design help you need.

Linked content is provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's [Terms of Use](#).

4.3 商标

E2E is a trademark of Texas Instruments.

All other trademarks are the property of their respective owners.

4.4 静电放电警告



ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

4.5 Glossary

[SLYZ022](#) — *TI Glossary*.

This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.

5 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件的最新可用数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。如需获取此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
AFE44I30YZR	Active	Production	DSBGA (YZ) 30	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AFE44I30
AFE44I30YZR.A	Active	Production	DSBGA (YZ) 30	3000 LARGE T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AFE44I30
AFE44I30YZT	Active	Production	DSBGA (YZ) 30	250 SMALL T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AFE44I30
AFE44I30YZT.A	Active	Production	DSBGA (YZ) 30	250 SMALL T&R	Yes	SNAGCU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 85	AFE44I30

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2025，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月